

熔点测定，pcb阻抗测试方法

产品名称	熔点测定，pcb阻抗测试方法
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

熔点测定，pcb阻抗测试方法

将试样环置于涂有甘油滑石粉隔离剂的试样底板上，将准备好的沥青试样徐徐注入试样环内至略高出环面为止。如估计试样软化点高于 120 ，则试样环和试样底板（不用玻璃板）均应预热至 80-100 。试样在室温冷却 30min 后，用环夹夹着试样杯，并用热刮刀刮除环面上的试样，务使与环面齐平。

试验步骤

试样软化点在 80 以下者：

- 将装有试样的试样环连同试样底板置于装有（5±0.5） 的保温槽冷水中至少 15min；同时将金属支架、钢球、钢球定位环等亦置于相同水槽中。
- 烧杯内注入新煮沸并冷却至 5 的蒸馏水，水面略低于立杆上的深度标记。
- 从保温槽水中取出盛有试样的试样环放置在支架中层板的圆孔中，套上定位环；然后将整个环架放入烧杯中，调整水面至深度标记，并保持水温为（5±0.5） 。注意，环架上任何部分不得附有气泡。将 0-80 的温度计由上层板中心孔垂直插入，使端部测温头底部与试样环下面齐平。
- 将盛有水和环架的烧杯移至放有石棉网的加热炉具上，然后将钢球放在定位环中间的试样中央，立即加热，使杯中水温在 3min 内调节至维持每分钟上升（5±0.5） 。注意，在加热过程中，如温度上升速度超出此范围时，则试验应重做。
- 试样受热软化逐渐下坠，至与下层底板表面接触时，立即读取温度，至 0.5 。